

## SAMPLE LP CH20M22 PPX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Оптимальные граничные условия для функционирования и инновации:**

Инновационная функциональная электроника требует разумной "упаковки" для идеальной интеграции в системную среду.

Благодаря постоянному совершенствованию и последовательному расширению ассортимента корпусов для электронного оборудования, Weidmüller способен предложить перспективную платформу для применения электроники в любой конструкции и для любых целей. Для всех корпусов предоставляются данные САПР печатных плат. В качестве технологии подключения в распоряжение предоставляются винтовые и пружинные соединения.

Постоянная синергия конструкции, технологии соединения и функциональных возможностей создает оптимальную основу для разработки электронного оборудования с учетом рыночных требований и особенностей применения.

Для потребителей функция, форма и исполнение объединяются в логическую единицу, обеспечивающую высокий уровень безопасности и удобства обслуживания.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Корпус электронных приборов (образец), OMNIMATE Housing — серия CH20M , Печатная плата для самостоятельной комплектации, CH20M22, Ширина: 22.5 mm |
| Номер для заказа | <a href="#">1105580000</a>                                                                                                                        |
| Тип              | SAMPLE LP CH20M22 PPX                                                                                                                             |
| GTIN (EAN)       | 4032248880652                                                                                                                                     |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                                             |

**SAMPLE LP CH20M22 PPX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|                   |            |        |         |
|-------------------|------------|--------|---------|
| Масса нетто       | 24,8 g     | Ширина | 22,5 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,886 inch |        |         |

**Данные о материалах**

|                                       |        |                       |             |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|-------------|
| Группа изоляционного материала        | II     | Изоляционный материал | PA 66 GF 30 |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | >= 550 |                       |             |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## SAMPLE LP CH20M22 PPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

Layer Stack Up Detail for: 1105580000\_03.PcbDoc

| Layer              | Order  | Order     | Order         | Order    | Order    |
|--------------------|--------|-----------|---------------|----------|----------|
| name               | number | thickness | material      | material | material |
| Top Solder Mask    | 1.0150 | 0.015mm   | Solder Resist |          |          |
| Top Layer          | 1.0151 | 0.035mm   | FR-4          | Core     |          |
| Bottom Layer       | 1.0152 | 0.035mm   | FR-4          | Core     |          |
| Bottom Solder Mask | 1.0153 | 0.015mm   | Solder Resist |          |          |

PCB thickness over all 1.6mm +/- 0.13mm

